

平成 25 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 名 屋 佑 一 郎  
 ( J A S D A Q コ ー ド 番 号 6 7 8 7 )  
 問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 経 営 管 理 室 長 古 屋 督 生  
 T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

## 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 24 年 11 月 6 日に公表いたしました通期業績予想および配当予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 平成 25 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 当 期 純 利 益
前 回 予 想 (A)	百万円 63,000	百万円 700	百万円 △1,800	百万円 △2,400	円 銭 △127.84
今 回 予 想 (B)	61,000	△800	100	△1,000	△53.26
増 減 額 (B-A)	△2,000	△1,500	1,900	1,400	
増 減 率 (%)	△3.2	—	—	—	
(ご参考) 前期実績 (平成 24 年 3 月期)	62,972	812	222	1,158	61.73

#### 2. 平成 25 年 3 月期通期個別業績予想数値の修正

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 当 期 純 利 益
前 回 予 想 (A)	百万円 30,000	百万円 1,200	百万円 900	百万円 1,350	円 銭 71.91
今 回 予 想 (B)	28,400	750	4,000	4,000	213.06
増 減 額 (B-A)	△1,600	△450	3,100	2,650	
増 減 率 (%)	△5.3	△37.5	344.4	196.3	
(ご参考) 前期実績 (平成 24 年 3 月期)	33,802	2,569	2,204	3,677	195.89

### 3. 業績予想の修正の理由

売上高および営業利益につきましては、エレクトロニクス業界の不振に加え、スマートフォン関連基板の受注の遅れ、さらに中国における賃金の上昇等による労務費の増加等により、前回予想を下回る見込みです。一方で、経常損益および当期純損益につきましては、為替の円安傾向による為替差益の計上等により、前回予想を上回る見込みです。

これらの状況を鑑み、平成24年11月6日に発表いたしました業績予想を、上記のとおり修正いたします。

### 4. 配当予想の修正について

基準日	年間配当金（円）		
	第2四半期末	期 末	年 間
前回予想 (平成24年11月6日発表)		未 定	未 定
今回予想		0円00銭	0円00銭
当期実績	0円00銭		
前期実績 (平成24年3月期)	0円00銭	5円00銭	5円00銭

### 5. 配当予想の修正の理由

当期の期末配当につきましては、「未定」としておりましたが、上記の業績予想および今後の見通し等を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ながら実施を見送らせていただく予定といたしました。

#### <業績予想に関する注意事項>

この資料に記載されております業績予想の数値につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますので、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業績は、今後様々な要因により、この資料に記載されている業績の予想数値と異なる可能性があります。

以 上